(54) BALL POLISHING MACHINE

(43) 21.12.1985 (19) JP (11) 60-259370 (A)

(21) Appl. No. 59-113499 (22) 1.6.1984

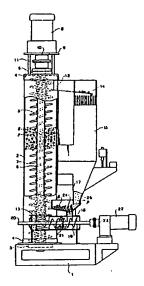
(71) KIYOURAKU SANGYO K.K. (72) HIROSHI ENOMOTO

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. B24B31/10

PURPOSE: To clean pachinko balls (pinballs) with high efficiency by means of inner end outer ring springs mounted coaxially on a shaft core rod to be rotated

through a pumping motor.

CONSTITUTION: Dirty balls B are led through ball inlet trough 26 to the lead-in section then fed together with ball polishing pellet P into a carrying tube 18. Then a spiral member 19 is rotated through driving of a feed motor 22 to feed the pachinko balls B and the ball polishing pellet P into a ball polishing tube 2 by means of the vanes 21. Thereafter, a pumping motor 8 is driven to move said pachinko balls B and the ball polishing pellet P fed into the ball polishing tube 2 toward the discharge port 12 while agitating by means of the inner and outer ring springs 6, 7 rotatable integrally with the shaft core rod 3. The pachinko balls B and the ball polishing pellet P are subjected to strong lifting force upon contact with the inner ring spring 6 while agitated strongly upon contact with the outer ring spring 7 to remove dirt from the pachinko balls in said pellet P thus to polish the balls sufficiently.



(54) BALL POLISHING MACHINE

(11) 60-259371 (A)

(43) 21.12.1985 (19) JP

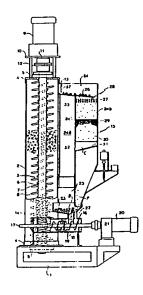
(21) Appl. No. 59-116060

(22) 6.6.1984 (71) KIYOURAKU SANGYO K.K. (72) HIROSHI ENOMOTO

(51) Int. Cl4. B24B31/16

PURPOSE: To maintain the cleaning effect of pachinko balls (pinballs) for long term by separating the dirt or dust adhered to the pachinko balls and removed in a pallet forcefully from the meshed board in the collecting path through sucking operation of dust collector and circulating only the pellet to the ball polish-

CONSTITUTION: Pachinko balls B arrived above the ball polishing tube 2 are fed together with the ball polishing pellet P through the discharge port 13 onto the lead-out trough 28 of selecting device 15 then fed to predetermined feed path where the pellet P is dropped through the gap of drainboards 26, 27 onto the meshed board 29 at the collecting path section 30 and collected at the lead-in section 22 to be used again. Here, the dirt or dust removed from the surface of the pachinko balls will drop from the meshed board 29 onto the receiving board 31 and led through an opening 32 to the front tube section 24a. The air in said section 24a is sucked through operation of a dust collection fan and discharged through a dust collection bag to the outside. Consequently, the adhesives C dropping from the meshed board 29 is collected forcefully into the dust collection bag to return only the pellet P into the ball polishing tube 2 to be reused.



(54) BOTH FACE POLISHING

(43) 21.12.1985 (19) JP (11) 60-259372 (A)

(21) Appl. No. 59-114100 (22) 4.6.1984

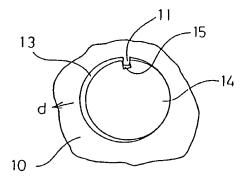
(71) YOKOKAWA HOKUSHIN DENKI K.K. (72) YASUHIKO MURAMATSU

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. B24B37/04,B24B7/17

PURPOSE: To improve the flatness through polishing by engaging the notch of work with the projection of carrier holding hole thereby blocking the rotation

of work in said hole.

CONSTITUTION: A carrier 10 gearing with an internal gear and a sun gear is spinned and revolved in the arrow direction (d) between upper and lower surface plates to polish the disc work 14 held in the holding hole 13 of carrier 10 by means of the upper and lower surface plates. Here, the projection 11 provided on the innercircumference of said hole 13 is engaged with a notch 15 made in the work 14 to block rotation of said work 14 in the holding hole 13 resulting in highly flat polishing of work 14.



⑩ 日本園特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-259372

Mint Cl.

證別記号

庁内整理番号

個公開 昭和60年(1985)12月21日

B 24 B 37/04

7712-3C 6902-3C

未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 両面ポリッシング方法

> 顧 昭59-114100 创特

昭59(1984)6月4日 49出

康彦 村 松

横河北辰電機株式会社内 武蔵野市中町2丁目9番32号

横河北辰電機株式会社

武蔵野市中町2丁目9番32号

弁理士 小沢 60代 理

節間 ポリッシング方法

物料請求の範囲

上下定盤と、とれらの定盤間においてインター ナルギャかよび太陽ギャとかみ合うキャリアとを 備え、前記キャリアを自転および公転させ、前記 キャリアに保持された円板状の被加工物を前配上 下定盤で挟持してポリッシングする方法において、 前記キャリアの被加工物保持孔の内局に少なくと も一つの突起部を設けると共に、前記円板状の様 加工物化ノッチを設け、前記突起部に前記ノッテ を保合させてポリッシングすることを特徴とする ポリッシング方法。

発明の詳細を説明

く厳禁上の利用分野>

本勢明は高密度数気ディスク基板やシリコンク ェヘの両面を精密に仕上げる場合の平担度をよび 数少ピッナうねり特性の改善に関する。

く住会領ラ・

近年、曲気ディスク装置の記録の高密度化に併 まい、ディスク高板の表面機械精度は、平鉛度 5 μm / 面 (4°), 微少ピッテうねり 0.1 μm/ 4 mm 程度の前度が要求されている。また従来片面のみ しか利用されていなかったシリコンクェハも両面 を精密に仕上げ、その両面に電子部品を搭載する ととによりシリコジウェハの有効利用をはかると とが考えられている。

第4因は従来から用いられているディスク基板 の質面ポリッシング方法を示す平面図である。第 4 図にかいて、1は太陽ギヤ、2はインターナル 4.4、 8 は下定錐であり、太陽ギヤ1とインター ナルギャに保合してキャリア4が複数枚(図では 4 枚)等間所化配置されている。キャリア 4 化は 円板状の他加工物保持孔(以下保持孔という)プ が複数個(図では4個)等間隔に設けられ、その 保持孔1のそれぞれに円板状の被加工物のが遊像 されている。なお、キャリア4の上には下定盤る と任权両面積の上定盤(図示せず)が被せられる。

上記構成において、例えば上下定盤が互いに逆

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

# 特爾昭 60-259372 (2)

方向に所定の回転数で回転し、インターナルギヤル矢印 A 方向に回転すると、キャリア 4 は矢印 C 方向に自転しながら矢印 a 方向に太陽ギャの周りを公転し、上下定盤に取り付けられたポリシャ( 図示せず) により挟持された被加工物 5 がポリッシュされる。

ところで上記様成の関面がリッシング方法においては、保持孔 7 と彼加工物 8 がいずれも円根状をしており、かつ被加工物 8 が保持力 7 に遊散加工物 8 が保持力 7 に遊散加工物 8 が保持力 7 内で回転する。その結果、被加工物 8 のの内間と外間側で見速の差によるがリッシュ量のパックシャが生じ、例えば第6回に所面的にで示した。をから、平和度があくなると共に像少ピッテうねりの原因ともなっていた。

保持孔の中で被加工物の国転を防止する従来方法としては、例えば第7回に示す和く、円板状の被加工物20の一部を切り客し、保持孔21を被加工

物20よりわずかに大きな形状の相似形とし、被加工物20が保持孔21の中で回転しないようにしたものがある。しかしながら、上配の如き円板の一部を切り啓したものは、例えば磁気ディスクとしては用いることができず、また電子都品を搭載するシリコンウェベに用いた場合、比較的大きな面積が無駄になるという欠点がある。

#### く発明の目的と

本発明は上配使来技術に扱みてなされたもので、 平担度および数少ピッテうねりのない平面加工を 実現するととを目的とする。

#### く発明の橡成>

との目的を連成する本発明の構成は、上下定盤と、これらの定盤間においてインターナルギャンとなった。 前記サイとかみ合う キャリアを重視え、前記キャリアを自転かよび公転させ、前記キャリアを自転かよび公転させ、前記トンを持してポリッシングする方法において、前記キャリアの保持孔の内側に少なくとも一つの突起部を設けると共に、前記円複状に被加工物にノッチを

設け、前記突起部に前記ノッチを係合させてポリッシングすることを構成上の特徴とするものである。

### く事務例>

第1回(a), (b) は本発明の一実施例を示す平面図である。第1回(a), (b) にかいて10はキャリアであり、13はキャリア10に複数値(図では4個)設けられた保持孔、11は保持孔13の内局に設けられた突起部、14は被加工物、15はノッテで、このノッナ15は突起部11よりもわずかに大きく加工地14を遊破した状態を示す平面図である。第2回によれば、キャリア10の保持孔13の内局に設けた突起部11に、被加工物14に設けたノッテ15が係合して遊鉄されるので、キャリア10が矢印4方向に合転かよび公転運動を行なっても保持孔13の中で被加工物14が回転することがない。

なお、上記突施例においては保持孔の内側に突起を1個数け、は加工物にとの突起に係合するノッチを1個数けたが、ノッテは1個に限らず複数

個股けてもよい。このノッテは例えば被加工物14 を脱気ディスク基板として用いる場合は、第5回 に新国図にて示す如く、このノッテをオブァカル センサ40等で検出しインデックス情報や、セクター情報の取り出し用として利用することも可能である。また本実施例にかいては被加工物を収録である。また本実施例にかい、本例に限るものではない。

### 〈祭明の効果〉

以上、実施例と共に具体的に設明したように、本発明によれば、保持孔の中で被加工物が回転することがないので、平祖度が高く、 微少ビッテ うねりのない間面がリッシングが実現できる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図(a), (b) は本発明の一実施例を示すキャリアンよび被加工物の平面図、第2図はキャリアの保持孔に使加工物を遊戲した状態を示す平面図、第8図は被加工物を遊気ディスクに用いた場合の断面図、第4図は、第5図は従来例を示す平面図

THE REPORT OF A STATE OF A STATE

部 6 図は従来例によってポリッシュした被加工物の仕上がり状態を示す所面図、第 7 図は従来の被加工物回転防止例を示す平面図である。
10 … キャリア、11 … 実起部、13 … 被加工物保持

.



